

112.10.11

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市政府經濟發展局 函

310新竹縣竹東鎮中興路四段195號53
館802室

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號2樓
承辦人：聘用專案助理 黃昱祥
電話：03-3322101 分機5271
電子信箱：10034567@mail.tycg.gov.tw

受文者：台灣半導體協會

發文日期：中華民國112年10月2日

發文字號：桃經綜字第11200517842號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三

主旨：本局訂於112年10月31日假本府綜合會議廳辦理「桃園市產學合作媒合會」，敬邀貴會桃園市企業會員參與媒合，請查照。

說明：

- 一、為解決本市產業缺工需求，將邀請產業發展署、教育部、本市大專院校及本市各工業區/廠協會廠商，進行產學媒合，並請學校協助針對可提供人才媒合之科系、計畫進行介紹。
- 二、有意願參與之廠商，請於10月25日(三)前，填寫google表單(<https://reurl.cc/m0IEjV>)。
- 三、檢附本活動流程1份，敬請協助轉知貴會桃園市企業會員踴躍參與。

正本：中華民國全國工業總會、中華民國台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會、中華民國粉末冶金協會、中華民國熱浸鍍鋅協會、台北市電腦商業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會、台灣半導體協會、台灣平面顯示器材料與元件產業協會、台灣合成樹脂接著劑工業同業公會、台灣板金經營協會、台灣金屬熱處理學會、台灣風力發電產業協會、台灣風能協會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣區石油化學工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣區表面處理工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區玻璃工業同業公會、台灣區造船工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區遊艇工業同業公會、台灣區電線電纜工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區彈簧工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區複合材料工業同業公會、台灣帷幕牆技術發展協會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣軸承暨傳動件輸出業同業公會、台灣塗料工業同業公會、台灣雷射板金發展協會、台灣電子設備協會、台灣電子連接產業協會、台灣電路板協會、台灣輕金屬協會、台灣銲接協會、台灣糖?餅乾麵食工業同業

桃園市政府經濟發展局-桃園市產學合作媒合會

- 一、活動名稱：桃園市產學合作媒合會
- 二、時間：112年10月31日(二)14時至17時
- 三、地點：本府綜合會議廳 2F
- 四、活動流程：

時間	活動內容
13:30-14:00	報到
14:00-14:10	長官致詞
14:10-14:15	貴賓合影
14:15-14:45	教育部各產學合作計畫介紹
14:45-15:00	教育部新型專班說明
15:00-17:00	各校說明與產學媒合
17:00	活動結束

五、聯絡人：

桃園市政府經濟發展局綜合企劃科 03-3322101 分機 5271

黃昱祥 0903598086

六、報名連結：

